2006-2007年中国集成电路产业竞争力研究年度报告

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2006-2007年中国集成电路产业竞争力研究年度报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2808128081.html

报告价格：电子版: 8500元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人 : 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

研究领域：集成电路设计、芯电制造、封装、测试等涉及厂商：华虹、中芯国际、中星微、士兰微、珠海炬力等报告推荐 2006年，中国集成电路产业是高速发展的一年，销售收入突破千亿大关。产业投资创历史新高达20.3亿美元，中国集成电路产业已经成为全球半导体产业关注的焦点，凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及稳定的经济发展和优越的政策扶持等众多有利条件，中国集成电路产业取得了飞速发展。尽管中国集成电路产业发展势头较好，仍面临竞争与市场的变化和挑战，中国集成电路产业所具有的竞争能力，被各界人士及政府所关注。《2006-2007年中国集成电路产业竞争力研究年度报告》根据行业发展所特有的规律，建立了一套反应目前中国集成电路产业竞争力的指标体系，采用定量与定性相结合的方法，分析评价其竞争能力与排名。将从产业发展环境、技术创新、市场竞争、企业竞争及区域竞争等方面，帮助业界厂商、投资者、政府管理部门更精确地了解中国集成电路产业发展竞争态势与竞争能力。 主要亮点：1、技术创新能力是产业发展的核心内容，本报告点评出2006年度产业技术创新体制和发展环境主要因素。2、发展环境、区域竞争及企业竞争是各级政府、厂商和投资者关注的重点，研究报告通过关键因素分析，定量与定性相结合的方法进行评价与排名。3、为了更好地达到研究目的，报告对所研究的中国集成电路产业竞争力进行总体评价。4、“十一五”期间是中国集成电路产业发展的关键阶段，找出影响产业发展的关键因素，提高竞争力。2006年中国集成电路产业竞争力报告亦对各级政府、区域及企业在“十一五”期间的发展定位，作为参考。研究要点：中国集成电路产业发展环境竞争力、制造竞争力、技术创新竞争力、市场竞争力、企业竞争力和区域竞争力等主要因素对其分析评价和排名。

详细请访问：https://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2808128081.html